



# 公司背景

SIGPRO Wireless Inc.

Corporate Profile

## 我们的进展

SIGPRO Wireless Inc., 一个私营的加拿大公司, 正处于无线移动通信的发展中。基于公司运作的格言: "增强个人的能力", SIGPRO将实现单一手持装置的多模式, 多速率及多服务的无线连接。

Dr. K.M. Sundara Murthy, 一位世界著名的无线与卫星通信专家于2000年五月创立并领导SIGPRO。作为SIGPRO的CEO, 他构想了一种突破性的实现和加速下一代无线服务集中的芯片集和软件方案。Dr. Murthy说: "我们的使命是开发强力的技术平台来实现服务集中和给所有人提供移动联网"。

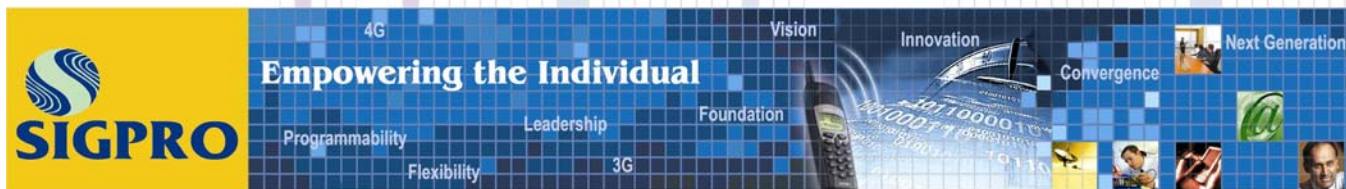


Dr. K. M. Sundara Murthy

在相当短的时间内, Dr. Murthy建立了一支具有不同背景的50人以上的精锐团队并使SIGPRO在无线服务集中的领域占主导地位。

## 我们的领域

SIGPRO为如下用户开发下一代系统集成芯片 (SoC) 和软件方案: 无线移动终端和网络开发的原设备制造商 (OEM); 移动通信, 信息, 计算, 导航和娱乐服务预置工作的服务供应商 (SP)。SIGPRO的开放式和基于(SIP) 通信协议的硬件和软件平台将使 OEMs, SPs 及应用开发商能够开发和推出范围广泛的服务。这些服务建立在使用单一万能的通信平台的个人通信装置 (PCD™)上。



# 公司背景

## Corporate Profile

### 我们的技术

SIGPRO的系统集成芯片(SoC)是一个强有力的基带空中界面ASIC芯片,可以容许下一代的无线个人通讯设备与全世界的快速无线网络通讯。

对于手机生产商来说, SIGPRO的系统集成芯片(SoC)的应用软件可以提供应用协议界面,来减低软件开发以及组合的时间。如配备SIGPRO的"万能"解决方案,消费者可以自由选择他们的应用而毋需考虑地域的限制,使服务供应商为用户提供更多的应用服务。

SIGPRO的突破性技术具有独特,通用的结构,该设计使各种无线通讯服务集中化。SIGPRO的系统集成芯片(SoC)支持各种无线通讯应用,多重空中界面标准和相应的多重数据传输速率。SIGPRO的核心技术为无线移动通信文化的发展铺平道路。

### 我们的实力

SIGPRO拥有一支世界顶级的系统, ASIC, 软件设计工程师和设计师队伍。我们正在开发一个具有高速, 通用, 高功效无线通讯空中界面的系统集成芯片 (SoC), 将使多种无线通讯服务集为一体。公司集中精力于重大的技

术突破, 将促成一个巨大的, 快速增长的可再生市场。

SIGPRO拥有一支强有力的管理队伍, 以市场的眼光瞄准推出具有吸引设备生产商和提供亿万用户服务的无线服务供应商的产品。公司的世界级队伍由工业界领袖如 **Motorola, Nokia, Alcatel, RIM, RMC-Sierra, Cadence, Tality, JDS, STM**等组成。

### 我们的前景

在大多数公司经历了缩减疲软的时刻, SIGPRO却在持续稳步成长。我们预期在2002年秋季拥有近一百名雇员, 产品将于2002年推出。

SIGPRO自从成立的第一天起, 就采用经济的运作方式, 集中精力于产品的研发。正如 **Dr. Murthy**说: "这正是发展和完成突破性技术的大好时机"。在展示了技术的同时, SIGPRO正致力于加速其市场和商业的开发活动, 充分准备把公司推向进一步的成长一向巨大的市场推出自己的产品。

我们正在寻求组成更具战略性的伙伴和联盟, 使SIGPRO在无线通讯领域中占有全球性的主导地位。

#### SIGPRO Wireless Inc.

1701 Woodward Drive  
Ottawa, Ontario, Canada K2C 0R4

[www.sigprowireless.com](http://www.sigprowireless.com)

[info@sigprowireless.com](mailto:info@sigprowireless.com)

[marketing@sigprowireless.com](mailto:marketing@sigprowireless.com)

Ph. 613 727 1161

Fx. 613 727 1171

Fx. 613 727 1511 (Secure)

